

## “HALF-BRIDGE” IGBT MODULE

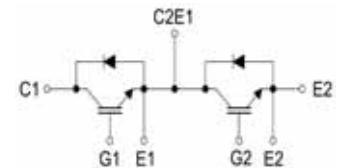
### Feature

- Smart field stopper + Trench design technology
- Low VCE (sat)
- Low Turn-off losses
- Short tail current for over 20KHz
- Motor controls
- VVVF inverters
- Inverter-type welding MC over 18KHZ
- SMPS, Electrolysis
- UPS/EPS, Robotics

### Applications



**V<sub>CES</sub> = 600V**  
**I<sub>c</sub>=300A**  
**V<sub>CE(ON)</sub> typ. = 1.5V**  
**@I<sub>c</sub>=300A**



Package : V3

### Absolute Maximum Ratings @ T<sub>j</sub>=25°C (Per Leg)

Symbol	Parameter	Condition	Ratings	Unit
V <sub>CES</sub>	Collector-to-Emitter Voltage	T <sub>c</sub> = 25°C	600	V
V <sub>GE</sub>	Gate emitter voltage		± 20	V
I <sub>c</sub>	Continuous Collector Current	T <sub>c</sub> = 80°C (25°C)	300 (430)	A
I <sub>CP</sub>	Pulsed collector current	T <sub>c</sub> = 25°C	600	A
I <sub>F</sub>	Diode Continuous Forward Current	T <sub>c</sub> = 80°C (25°C)	300 (430)	A
I <sub>FM</sub>	Diode Maximum Forward Current	T <sub>c</sub> = 25°C	600	A
t <sub>p</sub>	Short circuit test, V <sub>GE</sub> = 15V, V <sub>cc</sub> = 360V	T <sub>c</sub> = 150°C (25°C)	6 (8)	μs
V <sub>iso</sub>	Isolation Voltage test	AC @ 1 minute	2500	V
Weight	Weight of Module		360	g
T <sub>j</sub>	Junction Temperature		-40 ~ 150	°C
T <sub>stg</sub>	Storage Temperature		-40 ~ 125	°C
Md	Mounting torque with screw : M6		4.0	N.m

### Static Characteristics @ T<sub>j</sub> = 25°C (unless otherwise specified)

Parameters		Min	Typ	Max	Unit	Test conditions
V <sub>CE(ON)</sub>	Collector-to-Emitter Saturation Voltage		1.50	1.95	V	I <sub>c</sub> = 300A, V <sub>GE</sub> = 15V
V <sub>GE(th)</sub>	Gate Threshold Voltage		5.8	6.5		V <sub>CE</sub> = V <sub>GE</sub> , I <sub>c</sub> = 8mA
I <sub>CES</sub>	Zero Gate Voltage Collector Current	—	—	5.0	mA	V <sub>GE</sub> = 0V, V <sub>CE</sub> = 600V
I <sub>GES</sub>	Gate-to-Emitter Leakage Current	—	—	400	nA	V <sub>CE</sub> = 0V, V <sub>GE</sub> = 20V
V <sub>F</sub>	Forward voltage drop		1.6	1.9	V	I <sub>F</sub> = 300A
R <sub>GINT</sub>	Integrated gate resistor	—	1	—	Ω	

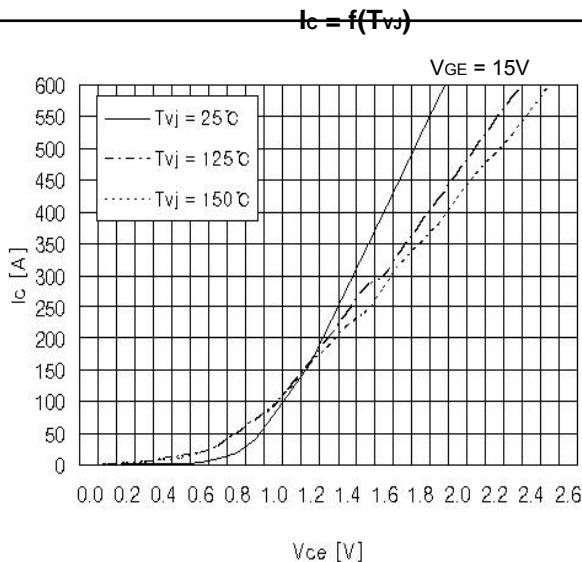
**Electrical Characteristic Values (IGBT / DIODE) @ T<sub>j</sub> = 25°C (unless otherwise specified)**

Parameters		Min	Typ	Max	Unit	Test conditions
C <sub>iss</sub>	Input capacitance	—	18480	—	pF	V <sub>CE</sub> = 25V, V <sub>GE</sub> = 0V f = 1 MHz
C <sub>oss</sub>	Output capacitance	—	1152	—		
C <sub>rss</sub>	Reverse transfer capacitance	—	548	—		
t <sub>d(on)</sub>	Turn-on delay time	—	115	—	ns	Inductive Switching (125 ) V <sub>CC</sub> = 300V I <sub>C</sub> = 300A, V <sub>GE</sub> = ±15V R <sub>G</sub> = 3.3Ω
t <sub>r</sub>	Rise time	—	45	—		
t <sub>d(off)</sub>	Turn-off delay time	—	200	—		
t <sub>f</sub>	Fall time	—	45	—		
V <sub>BR</sub>	Cathode-Anode breakdown Voltage	600	—	—	V	
I <sub>RM</sub>	Maximum Reverse Leakage Current	—	—	350	μA	V <sub>R</sub> = 600V
t <sub>rr</sub>	Reverse Recovery Time	—	120	—	ns	I <sub>F</sub> = 300A, V <sub>R</sub> = 300V
Q <sub>rr</sub>	Reverse Recovery Charge	—	13.5	—	μC	di / dt = 3100A / μs

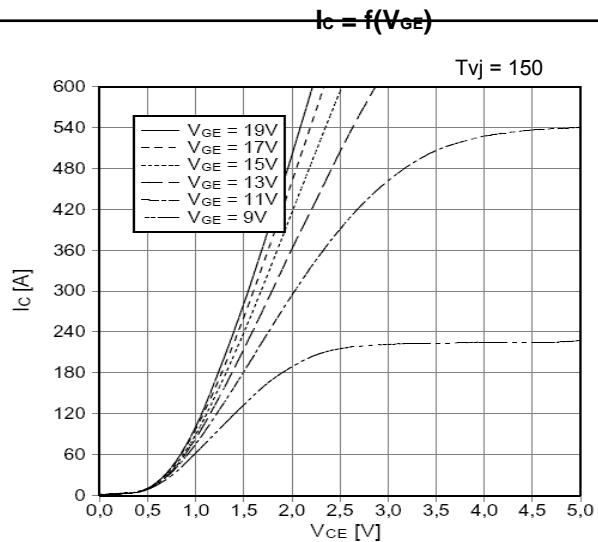
**Thermal Characteristics**

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
R <sub>θJC</sub>	Junction-to-Case (IGBT Part, Per 1/2 Module)	-	-	0.13	/W
R <sub>θJC</sub>	Junction-to-Case (Diode Part, Per 1/2 Module)	-	-	0.21	
R <sub>θCS</sub>	Case-to-Heat Sink (Conductive grease applied)	-	0.03	-	

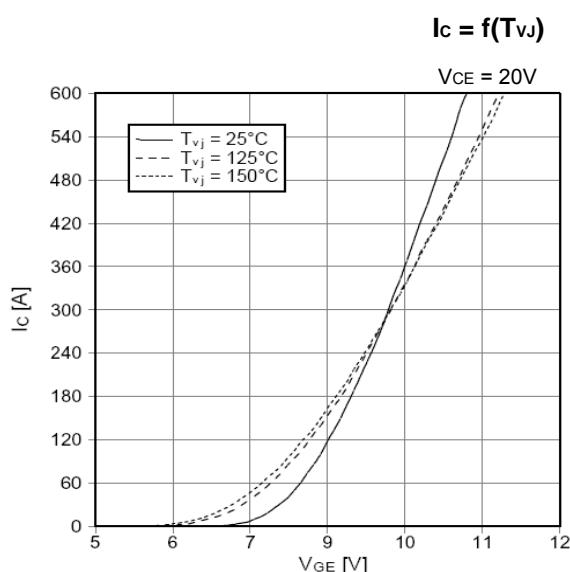
**Fig.1 Output characteristic (typical)**



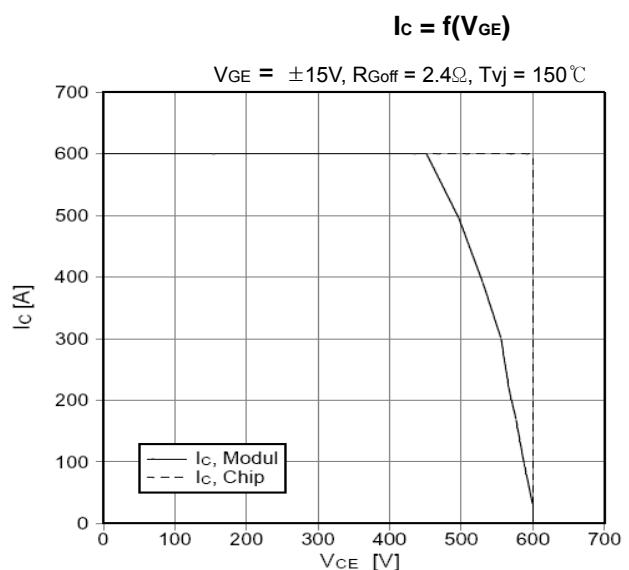
**FiG.2 Output characteristic (typical)**



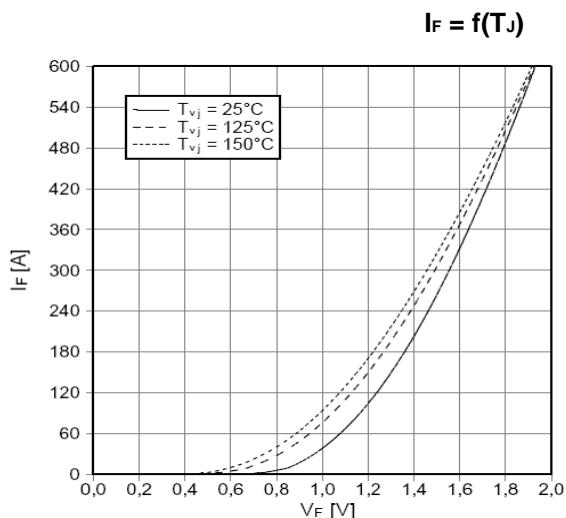
**Fig.3 Transfer characteristic (typical)**



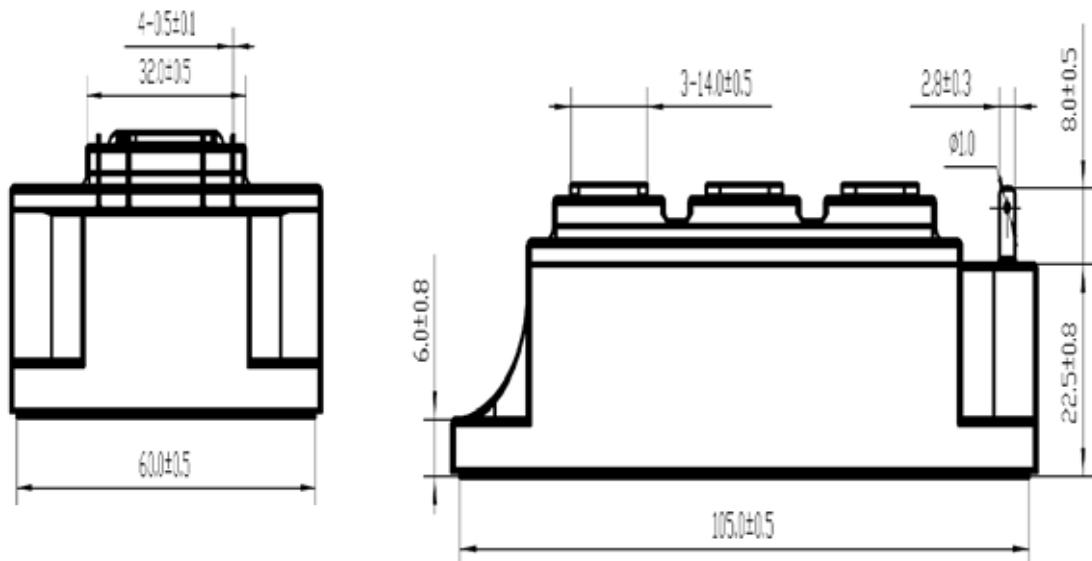
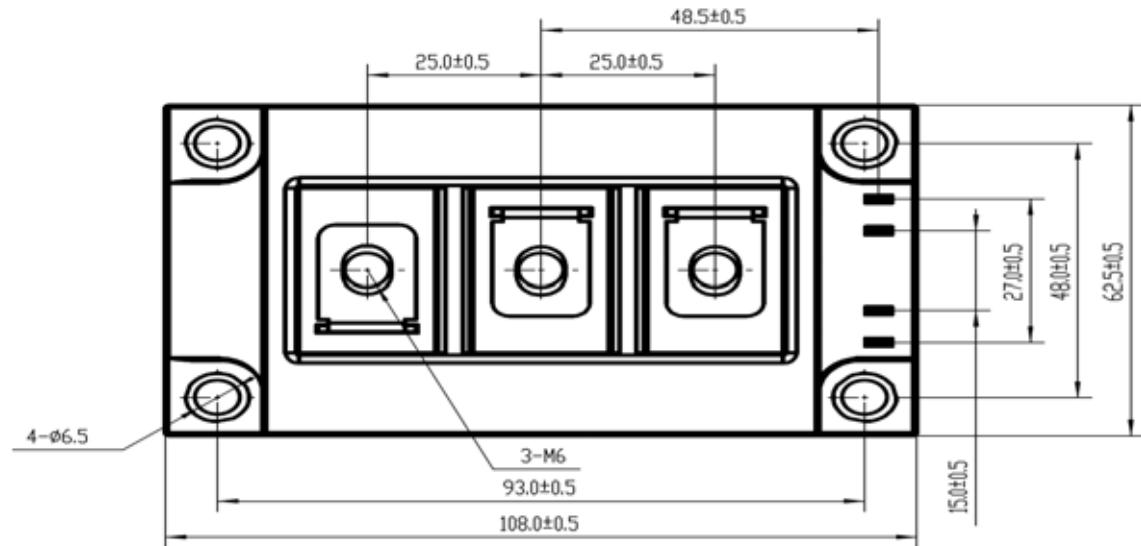
**Fig.4, Reverse biasRBSOA**



**Fig.5, Forward characteristic of diode (typical)**



**Package Outline** (dimensions in mm)



**Headquarter:**

#602, B/D, 402 BLD, BLK4, Techno-park, Wonmi-Gu,  
Bucheon-City, S.KOREA  
Tel)+82-32-234-4781, Fax)+82-32-234-4789

**Sales & Marketing**

[clzhang@semwell.com](mailto:clzhang@semwell.com)  
[sales@semiwell.com](mailto:sales@semiwell.com)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.